

您现在的位置: 首页>新闻中心>学术活动

## SolidWorks技术交流会

2010年04月06日 人教处 浏览次数



4月1日下午, 由上海微系统所研究生会学术部组织的“SolidWorks技术交流会”在上海微系统所举行。

来自上海雷瓦信息技术有限公司(Lawa Technology)的资深SolidWorks工程师应邀到会, 并就SolidWorks的产品构架和主要特点进行了介绍。交流会的重点在于与微系统所师生的实际科研相结合, 讲解如何利用SolidWorks进行期间的瞬态和稳态热分析、材料的疲劳分析、振动模态分析和线性动力学分析。与会师生就技术上碰到的问题与困难同工程师进行了深入的交流, 并且共同剖析了常见的应用案例。工程师还将SolidWorks与大家熟知的另一款力学分析软件ANSYS进行了比较, 突出了其在建模领域的优势。

上海雷瓦信息技术有限公司是SolidWorks在中国地区的一级代理商。技术工程师均通过CSWP、CSWT、CSWI、CCSTC、CPDME认证证书等专业技术资质认证, 并对中国制造企业的信息化建设具有丰富的实践经验。

此次专利交流会是上海微系统所研究生会学术部的例行学术活动之一。旨在加强交流, 以解决所内研究生在科研工作中的实际问题和需求。